

令和8年6月30日

名古屋経済記者クラブ 各位

名古屋商工会議所
中部経済産業局
中部エレクトロニクス振興会

半導体の国際展示会「SEMICON Japan 2026」への共同出展企業を募集します ～中部地域企業の半導体産業への参入を支援～

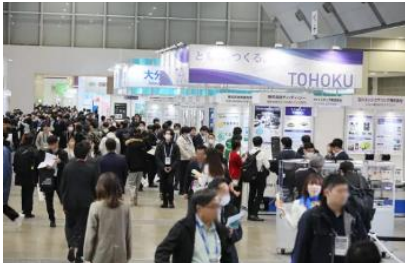
名古屋商工会議所と中部経済産業局、中部エレクトロニクス振興会では、半導体産業における製造技術、装置、材料等に関する国内最大規模の展示会である「SEMICON Japan 2026」において、主催者であるSEMIとの連携により、東海・北陸地域一体の共同ブースとして「中部パビリオン」を設置します。

今回は、東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）及び北陸二県（富山県、石川県）に所在する半導体産業への参入を目指す企業を対象に、当パビリオンへの共同出展企業を募集します。つきましては、報道での特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

1. 「SEMICON Japan 2026」について

半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造の国際展示会です。

- ・会 期：令和8年12月9日（水）～12月11日（金）
- ・場 所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）
- ・主 催：SEMI
- ・来場者：121,267名（3日間合計・昨年度実績）
- ・URL：<https://www.semiconjapan.org/jp>



※出典「SEMI」HP

2. 募集概要

(1) 参加資格

- ・中部地域内（※）に本社・工場等の拠点を有する、もしくは、名古屋商工会議所または中部エレクトロニクス振興会の会員である半導体産業への参入・販路拡大を目指す企業
（※）中部経済産業局の管轄エリアである愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県
- ・「SEMICON Japan 2026」の出展対象（※）に合致する展示内容であること
（※）出展対象：半導体産業における製造技術（部品加工含む）装置、材料を始め、その他ITやソフトウェアなど関連する技術
- ・展示品の搬入搬出作業及び展示会の開会～閉会まで担当者を配置できること

(2) 募集企業数

- ・30社程度（予定）

※申込状況に応じ、事務局において出展企業の選定をさせていただく可能性がございます。予めご了承ください。

(3) 参加費

- ・ 390,000 円(税抜)/名古屋商工会議所・中部エレクトロニクス振興会 会員企業
- 450,000 円(税抜)/非会員企業

※出展企業の確定後、名古屋商工会議所から各社に対して請求書が発行されます。

<出展特典>

- ▶出展手続きや当日の運営を事務局がサポートします。
- ▶中部エレクトロニクス振興会の半導体専門家との相談会を設ける予定です。
- ▶出展効果を高めるための出展者交流会も実施予定です。

<小間仕様>

- ▶1社の割り当て展示スペース：W1.4m×D1.0m×H1.0m（予定）
※商談スペース、ストックヤード（パビリオン共有）は別途ご用意します。
※小間仕様は現時点での予定です。国際情勢等に伴う資材価格・調達状況等により、仕様・提供内容が一部変更となる場合があります。
- ▶基本装飾（システム展示台、電気、社名板）込みの金額です。
展示物の製作費や輸送・交通費、宿泊費等は各社負担となります。

(4) 募集締切

- ・ 令和8年8月21日（金）予定

※申込状況に応じ、予定より早期に締め切る可能性がございます。

(5) 各機関の役割

中部経済産業局：事業全体の企画・調整 / 名古屋商工会議所：事業の運営管理
中部エレクトロニクス振興会：半導体分野に関する専門的知見の提供・相談対応 /
SEMI：「中部パビリオン」出展に係る全体支援

(6) 出展申込み方法（申込締切：令和8年8月21日（金））

以下 URL 又は 2次元コードからお申し込みください。

https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail-semicon_japan_2026.html



(7) その他

- ・ブースの仕様等、詳細につきましては参加企業の確定後に改めて連絡します。
- ・応募企業多数の場合、企業規模や各県からの出展数などを踏まえ、9月上旬を目途に共同出展企業を決定し通知します。

3. 半導体産業新規参入セミナーについて

SEMICON Japan 2026 中部パビリオン出展のご案内に加え、半導体の基礎や製造プロセス、車載分野での活用例、今後の技術トレンドなどを分かりやすく紹介します。

あわせて、実際の参入事例も交え、自社の強みやこれまで培ってきた技術力を半導体関連分野でどのように活かせるかを考える機会を提供します。

なお、本セミナーへの参加有無によらず、出展申込みは可能です。

【開催概要（予定）】

日 時：令和8年7月29日（水） 14:00～16:00

対 象：半導体産業への参入に関心のある事業者

参加方法：会場及びオンライン

- ・会場 ウィンクあいち 1002号室（名古屋市中村区名駅4丁目4-38）
- ・オンライン Microsoft Teams

定 員：会場 100 名、オンライン 500 名。いずれも先着順です。

プログラム：

①『半導体産業の全体像と参入戦略』

中部エレクトロニクス振興会 アドバイザー 神田 昌司 氏

②『参入事例紹介』

株式会社浜野製作所 代表取締役 CEO 浜野 慶一 氏

③SEMICON Japan 2026 中部パビリオン出展のご案内

参加費：無料

申込方法：以下 URL 又は 2 次元コードからお申し込みください。

<https://99b1a123.form.kintoneapp.com/public/handoutai-sannyushien20260729>

(お問合せ先)

名古屋商工会議所 産業振興部

担当：青山、山田、樋口

電話：052-223-8606 (直通)

メール：monozukuri@nagoya-cci.or.jp

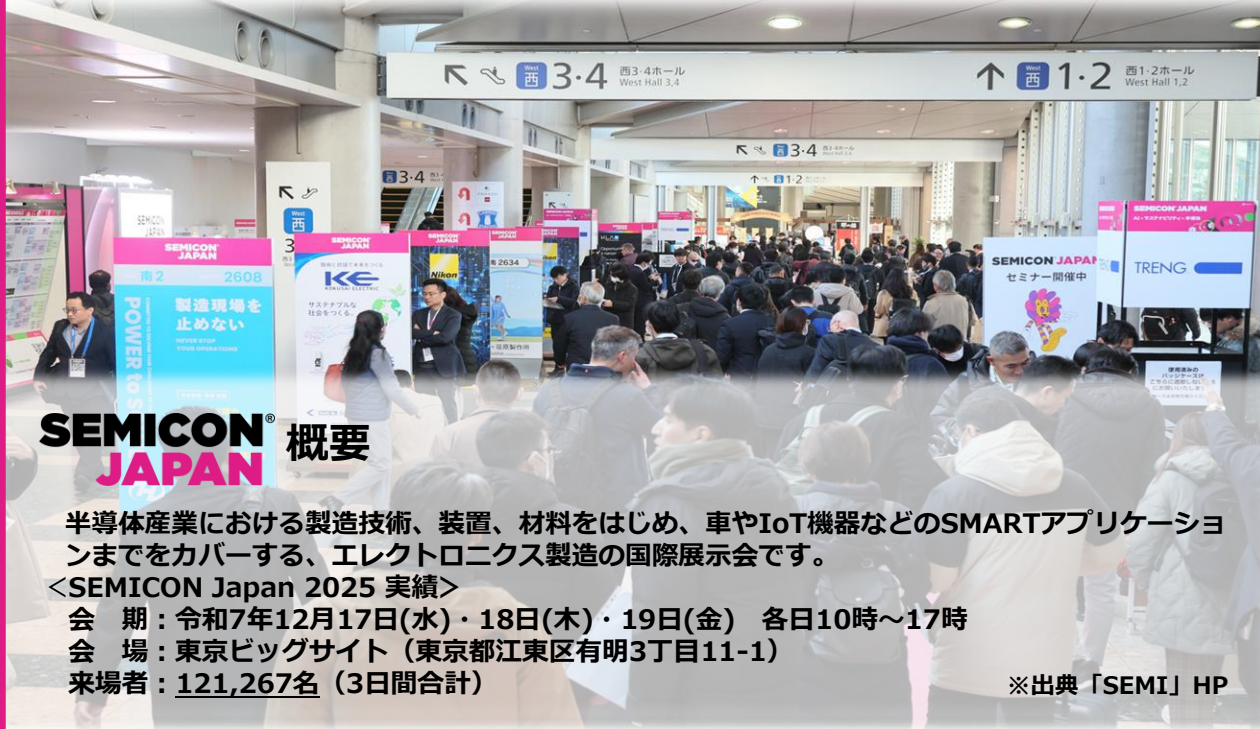
「中部パビリオン」 共同出展事業のご案内

令和 8 年

12月 9日(水)～11日(金)

経済産業省 中部経済産業局と名古屋商工会議所、中部エレクトロニクス振興会では、半導体のグローバル工業会であるSEMIと連携して、半導体産業に関する国内最大級の国際展示会である「SEMICON Japan 2026」において、東海地域及び北陸地域をカバーする「中部パビリオン」を出展します。

今回、本パビリオンにおける共同出展企業として、自社の技術や製品の展示を希望される事業者を広く募集します。貴社の営業活動・ネットワーキングにこの機会をぜひご活用ください。



SEMICON JAPAN 概要

半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造の国際展示会です。

＜SEMICON Japan 2025 実績＞

会 期：令和7年12月17日(水)・18日(木)・19日(金) 各日10時～17時

会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）

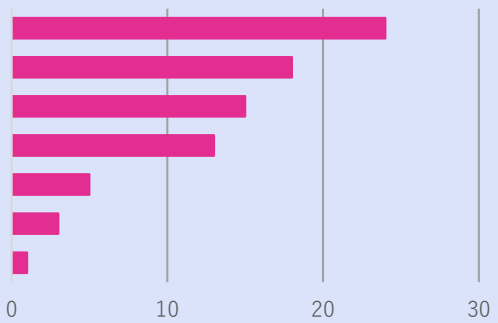
来場者：121,267名（3日間合計）

※出典「SEMI」HP

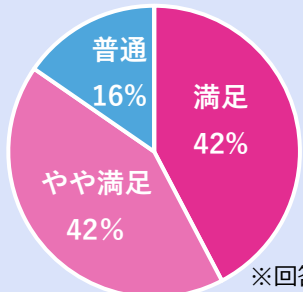
● 前回参加者の声

出展目的

- 新規顧客・新規案件の獲得
- 市場ニーズ・業界動向の把握
- 既存顧客へのPR・関係強化
- 自社技術・製品の認知向上
- パートナー・協業先の探索
- 新商品・新サービスの発表
- その他



出展満足度



※回答26社

【 募集概要 】

日 程 令和8年12月9日(水)・10日(木)・11日(金)
会 場 東京ビッグサイト (東京都江東区有明3丁目1-1)
主 催 経済産業省 中部経済産業局・名古屋商工会議所・中部エレクトロニクス振興会

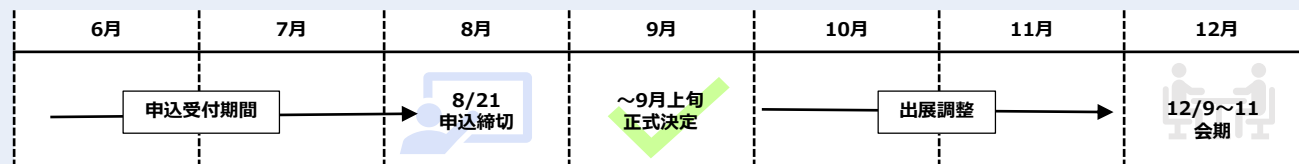
参加資格 (1)中部地域内(※)に本社・工場等の拠点を有する、もしくは、名古屋商工会議所または中部エレクトロニクス振興会の会員である半導体産業への参入・販路拡大を目指す企業
(※) 中部経済産業局の管轄エリアである、愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県。
(2)「SEMICON Japan 2026」の出展対象に合致する展示内容であること
出展対象：半導体産業における製造技術(切削などの部品加工を含む)、装置、材料を始め、その他ITやソフトウェアなど関連する技術
(3)展示品の搬入搬出作業及び展示会開会～閉会まで担当者を配置できること

募集数 30社程度を予定
※申込状況に応じ、事務局において出展企業の選定をさせていただく可能性がございます。予めご了承ください。

参加費 390,000円(税抜)/名古屋商工会議所・中部エレクトロニクス振興会 会員企業
450,000円(税抜)/非会員企業 予定
※出展企業の確定後、名古屋商工会議所から各社に対して請求書が発行されます。

<出展特典> ▶出展手続きや、当日の運営を事務局がサポートします。
▶中部エレクトロニクス振興会の半導体専門家との相談会を設ける予定です。
▶出展効果を高めるための出展者間交流会も実施予定です。
<小間仕様> ▶1社の割り当て展示スペース：W1.4m×D1.0m×H1.0m(予定)
※相談スペース、ストックヤード(パビリオン共有)は別途ご用意します。
※小間仕様は現時点での予定です。国際情勢等に伴う資材価格・調達状況等により、仕様・提供内容が一部変更となる場合があります。
▶基本装飾(システム展示台、電気、社名板)込み。

今後の流れ



募集締切 令和8年8月21日(金) 予定
※申し込み状況に応じ、予定より早期に締め切りとなる可能性がございますので、ご検討の際は早めの申し込みをお願いいたします。

その他 ブースの仕様等、詳細につきましては参加者が確定後に改めてご連絡します。応募企業多数の場合、企業規模や各県からの出展数などを踏まえ、9月上旬を目途に共同出展企業を決定し通知させていただきます。

【お申し込み】 申込締切： 令和8年8月21日(金)

募集概要をご確認の上、右記2次元コードより申し込みをお願いします。

※出展申込の時点で本パビリオンへの出展を確約するものではありませんので、ご了承ください。
出展企業確定後、SEMIへの出展登録、出展者ページ登録、備品・追加電気等の申請は、各社にてお手続きいただきます。



【お問い合わせ】 中部経済産業局
産業部 製造産業課 半導体産業担当
TEL：052-951-2724
E-Mail：bzl-chb-seizo@meti.go.jp

名古屋商工会議所
産業振興部 青山・山田・樋口
TEL：052-223-8606
E-Mail：monozukuri@nagoya-cci.or.jp